

附件

上海市 2026 年度中央引导地方科技发展资金拟立项项目

项目名称	承担单位
面向半导体湿法设备液体过滤高洁净度过滤芯的研发与检测	盛美半导体设备（上海）股份有限公司
面向超高压器件领域碳化硅深沟槽结构的刻蚀技术及设备研发	上海邦芯半导体科技有限公司
动态立体复杂场景建造物料具身智能运输装备与集群协同控制系统	上海建工五建集团有限公司
基于人工智能及临床病理大队列数据空间蛋白组学模型构建	上海兰卫医学检验所股份有限公司
生成式 AI 心脏超声辅助检查系统与超声影像云平台的研究与应用	上海微创医疗器械（集团）有限公司
面向海洋与船舶领域水工设施的智能建造大模型关键技术研究及应用	中船第九设计研究院工程有限公司
基于人工智能的复杂曲面结构机器人智能焊接技术	上海广为焊接设备有限公司
超低场可移动无屏蔽全身磁共振成像系统的研发	上海深至信息科技有限公司
极地船载作业智能化数据平台及典型智能化应用研究	上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司